

# Analog Devices Welcomes Hittite Microwave Corporation

NO CONTENT ON THE ATTACHED DOCUMENT HAS CHANGED



**THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK**

### Typical Applications

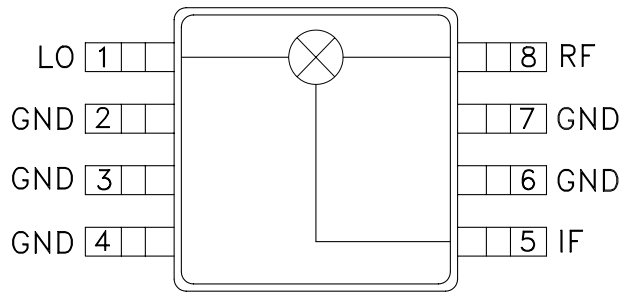
The HMC208AMS8 / HMC208AMS8E is ideal for:

- Base Stations
- PCMCIA Transceivers
- Cable Modems
- Portable Wireless

### Features

- Ultra Small Package: MSOP8
- Conversion Loss: 9 dB
- LO / RF Isolation: 24 dB
- Input IP3: +17 dBm

### Functional Diagram



### General Description

The HMC208AMS8 & HMC208AMS8E are ultra miniature double-balanced mixers in 8 lead plastic surface mount packages (MSOP). This passive MMIC mixer is constructed of GaAs Schottky diodes and novel planar transformer baluns on the chip. The device can be used as an upconverter, downconverter, biphas (de)modulator, or phase comparator. The consistent MMIC performance will improve system operation and assure regulatory compliance.

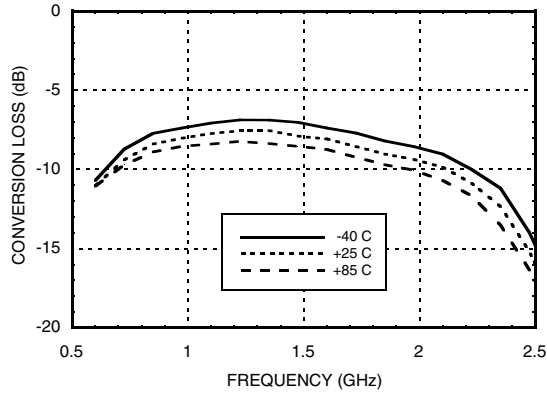
### Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ \text{C}$ , As a Function of LO Drive

Parameter	LO = +13 dBm IF = 70 MHz			LO = +10 dBm IF = 70 MHz			Units
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
Frequency Range, RF & LO	0.7 - 2.0			0.8 - 1.2			GHz
Frequency Range, IF	DC - 0.5			DC - 0.5			GHz
Conversion Loss		9	10.5		8.5	10.5	dB
Noise Figure (SSB)		9	10.5		8.5	10.5	dB
LO to RF Isolation	20	24		32	40		dB
LO to IF Isolation	13	17		22	30		dB
RF to IF Isolation	10	14		17	22		dB
IP3 (Input)	13	17		12	16		dBm
1 dB Gain Compression (Input)	7	10		5	8		dBm

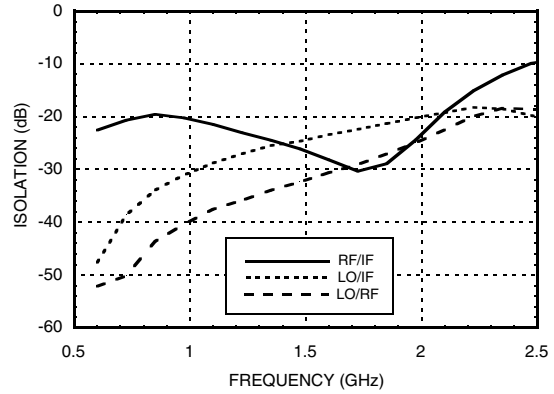


**GaAs MMIC SMT DOUBLE-BALANCED MIXER, 0.7 - 2.0 GHz**

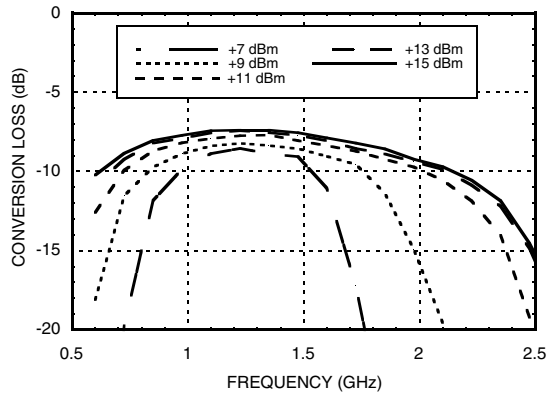
**Conversion Loss vs Temperature @ LO = +13 dBm**



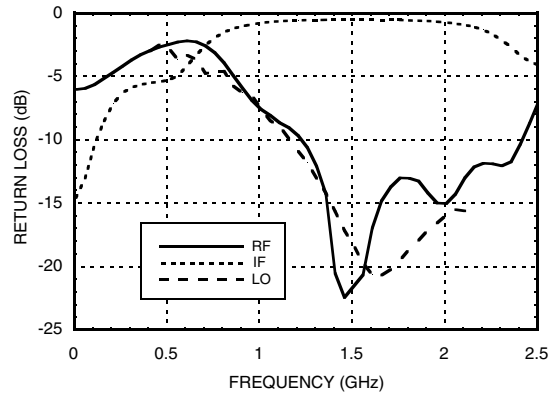
**Isolation @ LO = +13 dBm**



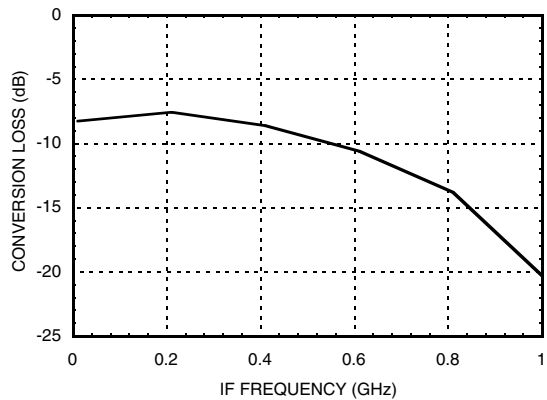
**Conversion Loss vs. LO Drive**



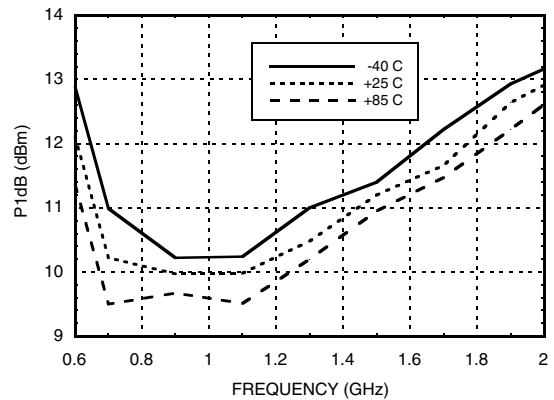
**Return Loss @ LO = +13 dBm**

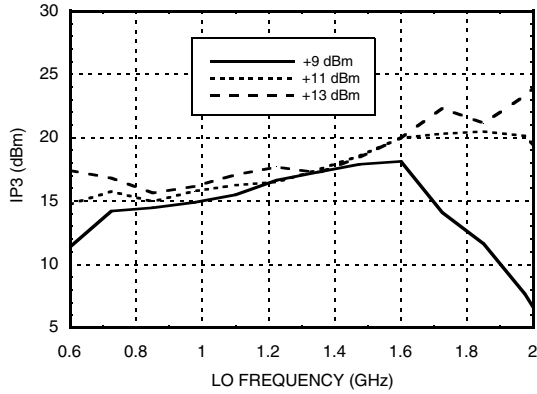
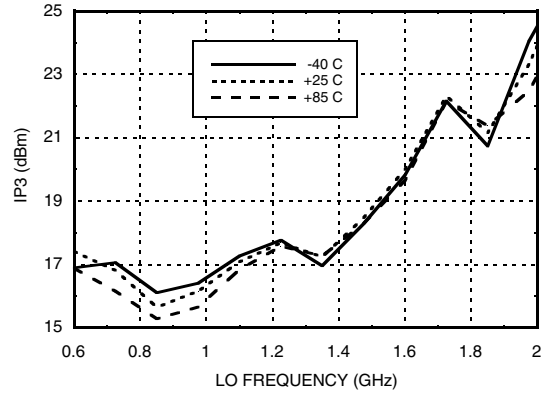
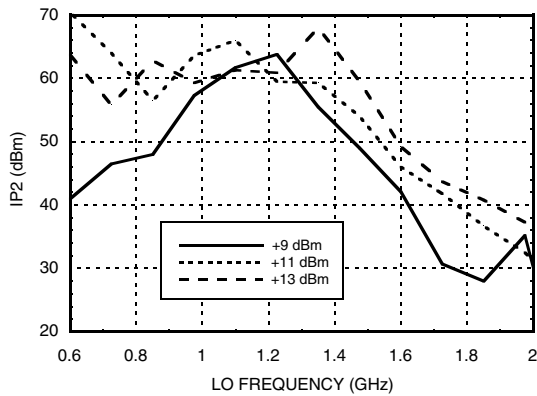
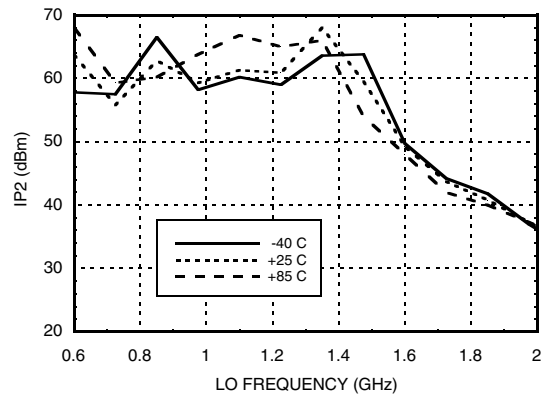


**IF Bandwidth @ LO = +13 dBm**



**P1dB vs. Temperature @ LO = +13 dBm**




**GaAs MMIC SMT DOUBLE-BALANCED MIXER, 0.7 - 2.0 GHz**
**Input IP3 vs. LO Drive**

**Input IP3 vs. Temperature @ LO = +13 dBm**

**Input IP2 vs. LO Drive**

**Input IP2 vs. Temperature @ LO = +13 dBm**




## GaAs MMIC SMT DOUBLE-BALANCED MIXER, 0.7 - 2.0 GHz

### MxN Spurious Outputs

mRF	nLO				
	0	1	2	3	4
0	xx	2	28	16	51
1	12	0	43	45	29
2	73	64	69	61	78
3	68	>95	87	63	92
4	>95	>95	>95	>95	>95

RF = 0.9 GHz @ -10 dBm  
LO = 0.97 GHz @ +13 dBm  
All values in dBc relative to the IF

### Harmonics of LO

LO Freq. (GHz)	nLO Spur at RF Port			
	1	2	3	4
0.7	49	47	41	73
0.9	44	50	39	68
1.1	38	50	50	97
1.3	37	52	47	85
1.5	32	80	58	90
1.7	29	58	63	99

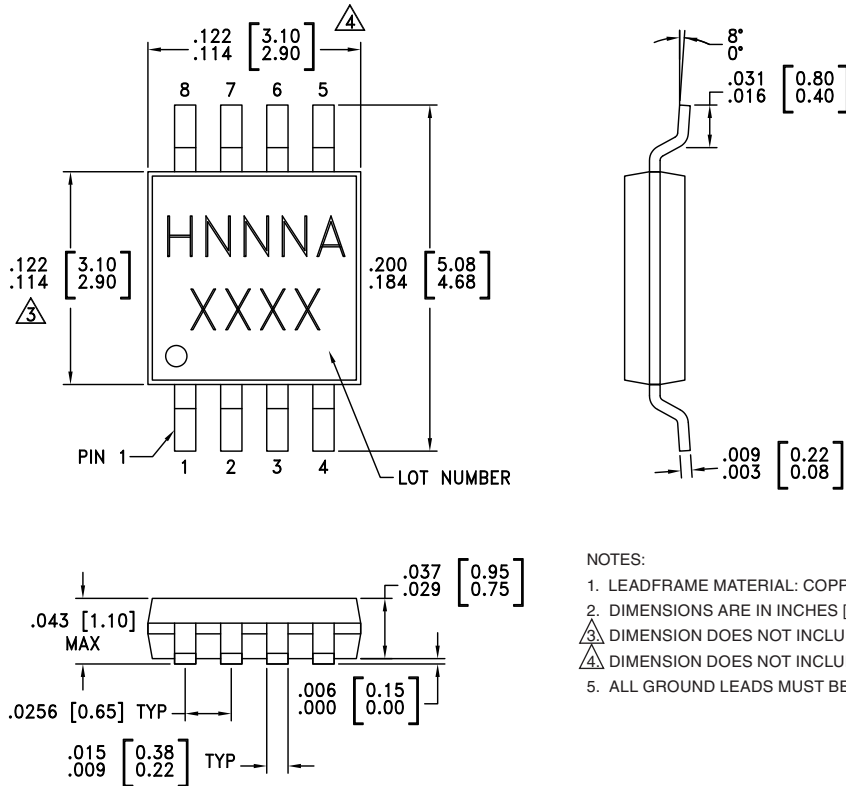
LO = +13 dBm  
Values in dBc below input LO level measured at RF Port.



### Absolute Maximum Ratings

RF / Input	+13 dBm
LO Drive	+27 dBm
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-40 to +85 °C
ESD Sensitivity (HBM)	Class 1A



ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE  
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

**Outline Drawing**

**NOTES:**

- LEADFRAME MATERIAL: COPPER ALLOY
- DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS]
-  DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLDFLASH OF 0.15 mm PER SIDE.
-  DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLDFLASH OF 0.25 mm PER SIDE.
- ALL GROUND LEADS MUST BE SOLDERED TO PCB RF GROUND.

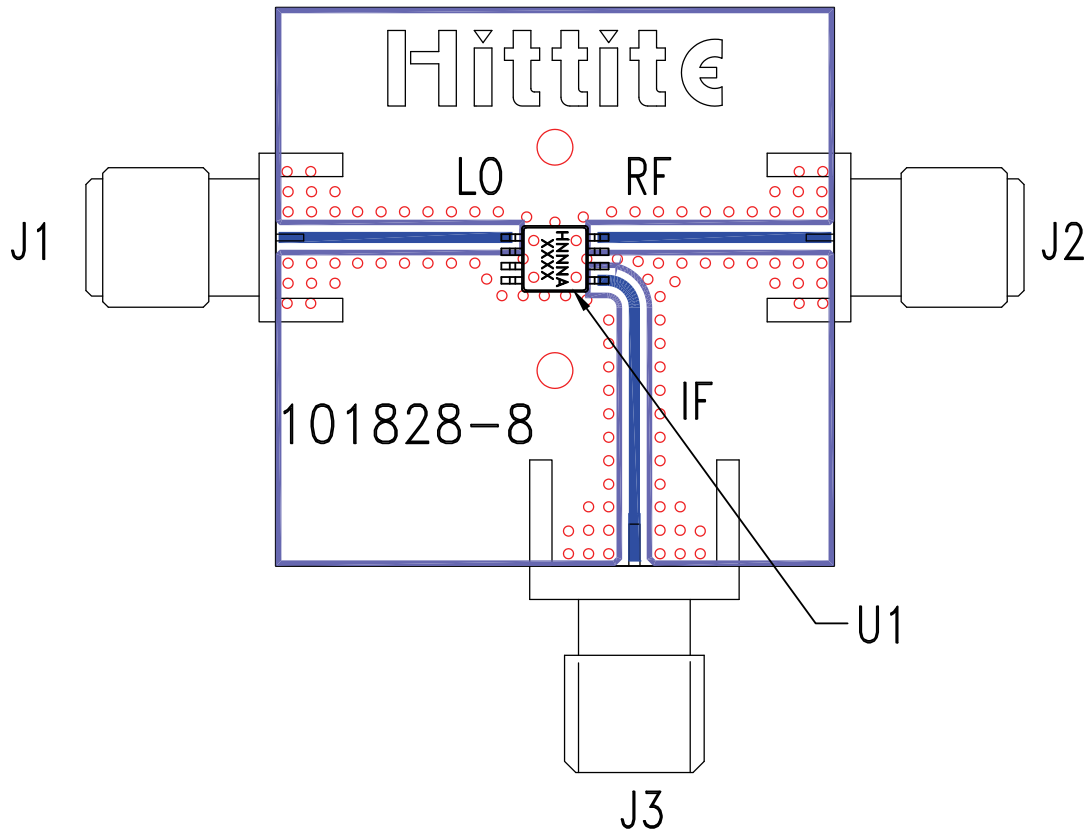
**Package Information**

Part Number	Package Body Material	Lead Finish	MSL Rating	Package Marking <sup>[3]</sup>
HMC208AMS8	Low Stress Injection Molded Plastic	Sn/Pb Solder	MSL1 <sup>[1]</sup>	H208A XXXX
HMC208AMS8E	RoHS-compliant Low Stress Injection Molded Plastic	100% matte Sn	MSL1 <sup>[2]</sup>	<u>H208A</u> XXXX

[1] Max peak reflow temperature of 235 °C

[2] Max peak reflow temperature of 260 °C

[3] 4-Digit lot number XXXX

**Evaluation PCB**

**List of Materials for Evaluation PCB 101830 [1]**

Item	Description
J1 - J3	PCB Mount SMA RF Connector
U1	HMC208AMS8 / HMC208AMS8E Mixer
PCB [2]	101828 Evaluation Board

[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Rogers 4350

The circuit board used in the application should use RF circuit design techniques. Signal lines should have 50 Ohm impedance while the package ground leads should be connected directly to the ground plane similar to that shown. A sufficient number of via holes should be used to connect the top and bottom ground planes. The evaluation circuit board shown is available from Hittite upon request.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)